

PrimePACK™3+ B-series module mit TRENCHSTOP™ IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und NTC / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material**Eigenschaften**

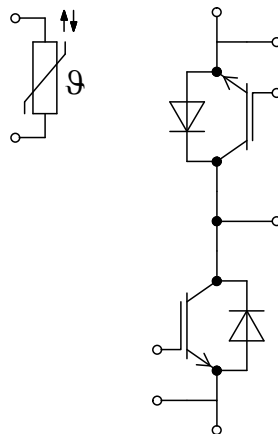
- Elektrische Eigenschaften
 - $V_{CES} = 1200\text{ V}$
 - $I_{C\text{ nom}} = 2400\text{ A} / I_{CRM} = 4800\text{ A}$
 - Hohe Stromdichte
 - Niederinduktives Design
 - Niedriges V_{CEsat}
 - $T_{vj\text{ op}} = 150^{\circ}\text{C}$
 - Überlastbetrieb bis zu 175°C
 - Trenchstop™ IGBT7
- Mechanische Eigenschaften
 - Große Luft- und Kriechstrecken
 - Hohe Leistungsdichte
 - Gehäuse mit $CTI > 400$
 - Thermisches Interface Material bereits aufgetragen

**Potenzielle Anwendungen**

- 3-Level-Applikationen
- Solar Anwendungen
- Energiespeichersysteme

Produktvalidierung

- Qualifiziert für Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749 und 60068

Beschreibung

Inhalt

	Beschreibung	1
	Eigenschaften	1
	Potenzielle Anwendungen	1
	Produktvalidierung	1
	Inhalt	2
1	Gehäuse	3
2	IGBT, 3-Level	3
3	Diode, 3-Level	5
4	NTC-Widerstand	6
5	Kennlinien	7
6	Schaltplan	11
7	Gehäuseabmessungen	12
8	Modul-Label-Code	13
	Änderungshistorie	14
	Disclaimer	15

1 Gehäuse

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Isolations-Prüfspannung	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$	4.0	kV
Material Modulgrundplatte			Cu	
Kriechstrecke	d_{Creep}	Kontakt - Kühlkörper	36.0	mm
Kriechstrecke	d_{Creep}	Kontakt - Kontakt	28.0	mm
Luftstrecke	d_{Clear}	Kontakt - Kühlkörper	21.0	mm
Luftstrecke	d_{Clear}	Kontakt - Kontakt	19.0	mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	CTI		>400	

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Modulstreuinduktivität	L_{sCE}			5		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{AA'+CC'}$	$T_H = 25^\circ\text{C}$, pro Schalter		0.045		mΩ
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{CC'+EE'}$	$T_H = 25^\circ\text{C}$, pro Schalter		0.045		mΩ
Lagertemperatur	T_{stg}		-40		150	°C
Höchstzulässige Bodenplattenbetriebstemperatur	T_{BPmax}				150	°C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage	M	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	M5, Schraube	3	6	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse	M	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	M4, Schraube	1.8	2.1	Nm
			M8, Schraube	8	10	
Gewicht	G			1400		g

2 IGBT, 3-Level

Tabelle 3 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	V_{CES}		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	1200	V
Implementierter Kollektor-Strom	I_{CN}			2400	A
Kollektor-Dauergleichstrom	I_{CDC}	$T_{vj \max} = 150^\circ\text{C}$	$T_H = 30^\circ\text{C}$	2400	A

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 3 (Fortsetzung) Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom	I_{CRM}	t_p begrenzt durch $T_{vj\ op}$	4800	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung	V_{GES}		± 20	V

Tabelle 4 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$V_{CE\ sat}$	$I_C = 2400\ A, V_{GE} = 15\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	1.27	1.79	V
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	1.37	1.82	
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$	1.40	1.84	
Gate-Schwellenspannung	V_{GETh}	$I_C = 48\ mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\ ^\circ C$	5.15	5.80	6.45	V
Gateladung	Q_G	$V_{GE} = \pm 15\ V, V_{CE} = 600\ V$		38.1		μC
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.23		Ω
Eingangskapazität	C_{ies}	$f = 100\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$		325		nF
Rückwirkungskapazität	C_{res}	$f = 100\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$		1.92		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom	I_{CES}	$V_{CE} = 1200\ V, V_{GE} = 0\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		5	mA
Gate-Emitter-Reststrom	I_{GES}	$V_{CE} = 0\ V, V_{GE} = 20\ V, T_{vj} = 25\ ^\circ C$			400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{don}	$I_C = 2400\ A, V_{CE} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 0.4\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	0.645		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	0.785		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$	0.820		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	$I_C = 2400\ A, V_{CE} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 0.4\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	0.185		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	0.210		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$	0.215		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{doff}	$I_C = 2400\ A, V_{CE} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 3.3\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	2.800		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	2.900		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$	3.000		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	$I_C = 2400\ A, V_{CE} = 600\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 3.3\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	0.205		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	0.245		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$	0.275		
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	$I_C = 2400\ A, V_{CE} = 600\ V, L_\sigma = 50\ nH, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 0.4\ \Omega, di/dt = 9000\ A/\mu s (T_{vj} = 150\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	110		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	205		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$	240		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 4 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	$I_C = 2400\text{ A}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$, $L_\sigma = 50\text{ nH}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 3.3\ \Omega$, $dv/dt = 1030\text{ V}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	715		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	845		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	890		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro IGBT, Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material			27.6	K/kW
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\ op}$		-40		150	°C

Anmerkung: R_{thJH} Maximalwert ist gültig für $T_C = 110\text{ °C}$.

3 Diode, 3-Level

Tabelle 5 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1200	V
Dauergleichstrom	I_F		2400	A
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	$t_p = 1\text{ ms}$	4800	A

Tabelle 6 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Durchlassspannung	V_F	$I_F = 2400\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1.70	2.03	V
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	1.65	1.96	
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	1.60	1.94	
Rückstromspitze	I_{RM}	$I_F = 2400\text{ A}$, $V_R = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt = 6850\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	735		A
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	885		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	895		
Sperrverzögerungsladung	Q_r	$I_F = 2400\text{ A}$, $V_R = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt = 6850\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	210		μC
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	410		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	475		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	$I_F = 2400\text{ A}$, $V_R = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt = 6850\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	80		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	150		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	170		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 6 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro Diode, Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material			46.4	K/kW
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$		-40		150	°C

Anmerkung: Dynamische Daten für 3-Level gelten in Verbindung mit Datenblatt FF1800R23IE7, Version 1.0.

$T_{vj\,op}$ bis zu 175 °C ist im Überlastbetrieb zulässig. Detaillierte Angaben sind AN2021-11 zu entnehmen.

R_{thJH} Maximalwert ist gültig für $T_C = 95$ °C.

4 NTC-Widerstand

Tabelle 7 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Nennwiderstand	R_{25}	$T_{NTC} = 25$ °C		5		kΩ
Abweichung von R_{100}	$\Delta R/R$	$T_{NTC} = 100$ °C, $R_{100} = 493$ Ω	-5		5	%
Verlustleistung	P_{25}	$T_{NTC} = 25$ °C			20	mW
B-Wert	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3375		K
B-Wert	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3411		K
B-Wert	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$		3433		K

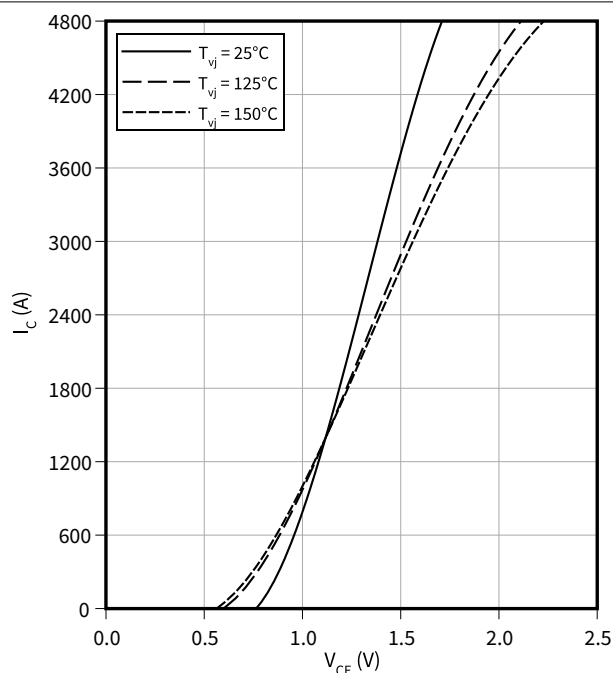
Anmerkung: Detaillierte Angaben sind AN2009-10 zu entnehmen.

5 Kennlinien

Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, 3-Level

$$I_C = f(V_{CE})$$

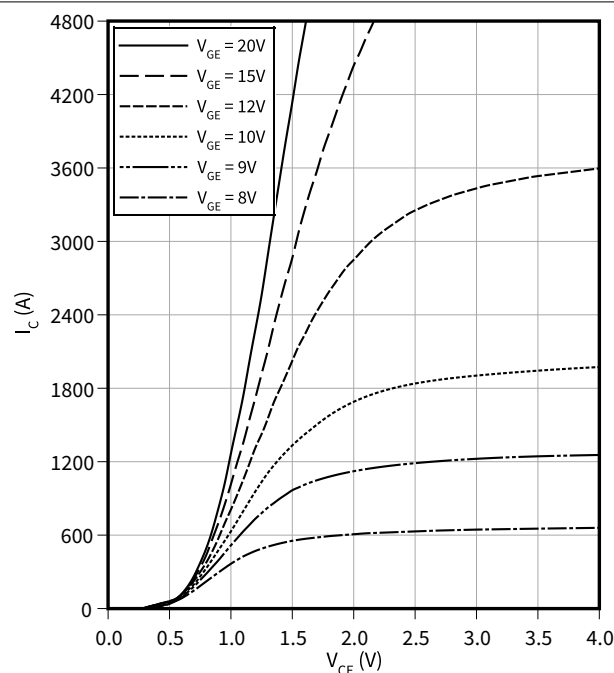
$$V_{GE} = 15 \text{ V}$$



Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT, 3-Level

$$I_C = f(V_{CE})$$

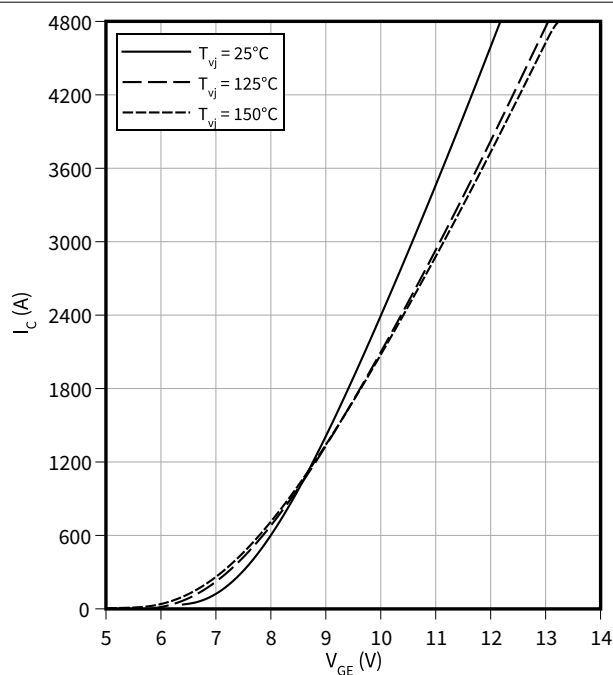
$$T_{vj} = 150 \text{ °C}$$



Übertragungscharakteristik (typisch), IGBT, 3-Level

$$I_C = f(V_{GE})$$

$$V_{CE} = 20 \text{ V}$$

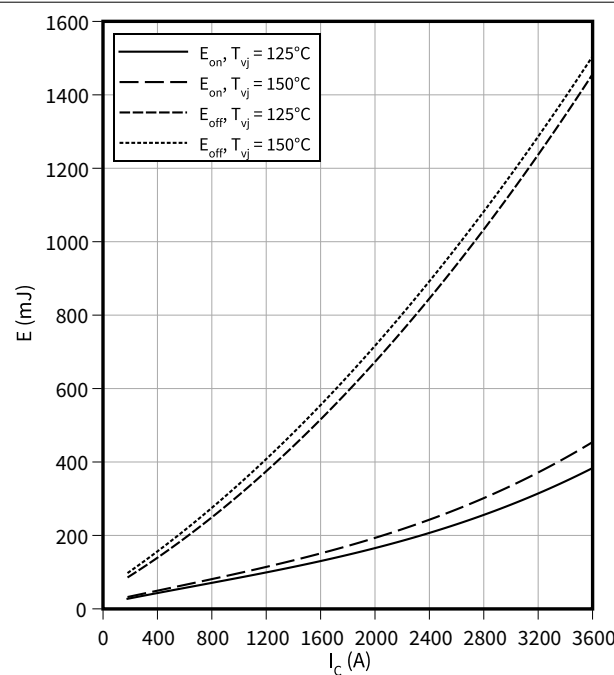


Schaltverluste (typisch), IGBT, 3-Level

$$E = f(I_C)$$

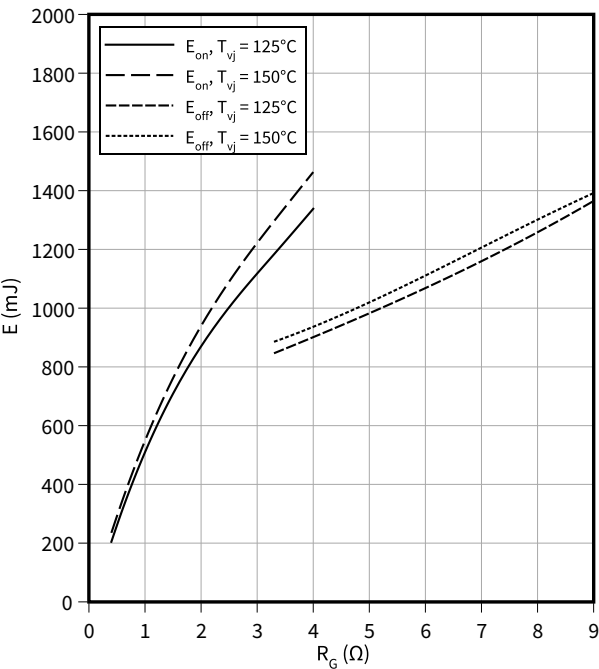
$$R_{Goff} = 3.3 \text{ } \Omega, R_{Gon} = 0.4 \text{ } \Omega, V_{CE} = 600 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$$

I_C is limited to 3600A by FF1800R23IE7 module.



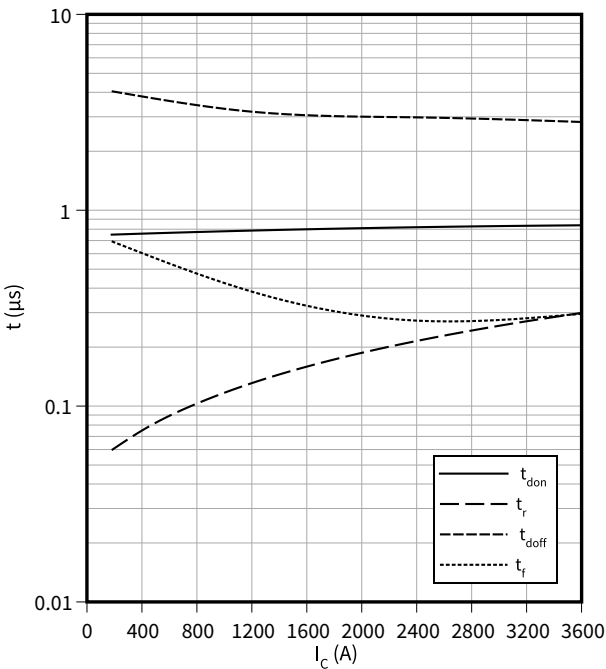
Schaltverluste (typisch), IGBT, 3-Level

$E = f(R_G)$
 $I_C = 2400\text{ A}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$



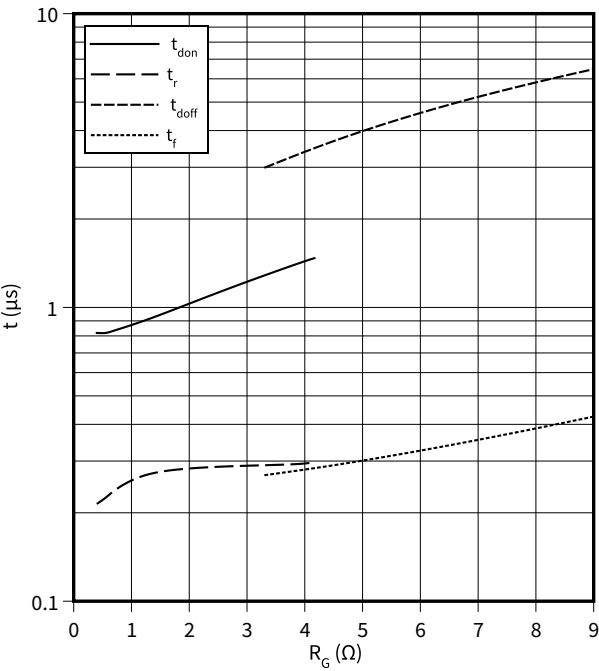
Schaltzeiten (typisch), IGBT, 3-Level

$t = f(I_C)$
 $R_{Goff} = 3.3\ \Omega$, $R_{Gon} = 0.4\ \Omega$, $V_{CE} = 600\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $T_{vj} = 150\text{ °C}$



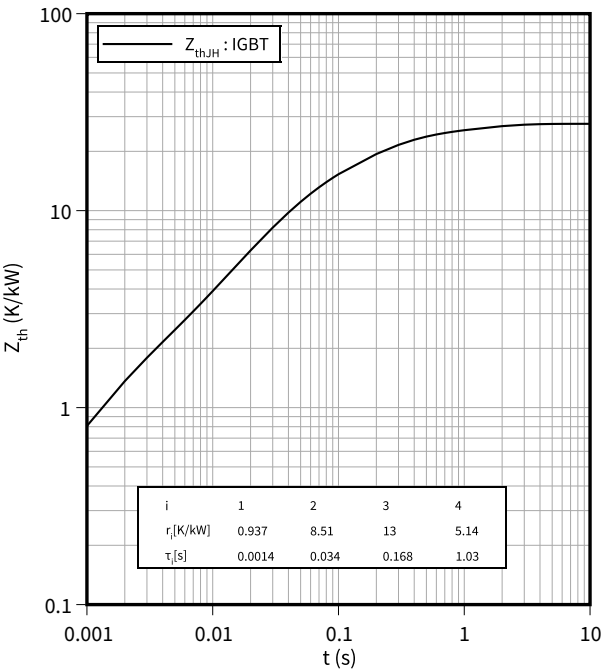
Schaltzeiten (typisch), IGBT, 3-Level

$t = f(R_G)$
 $I_C = 2400\text{ A}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $T_{vj} = 150\text{ °C}$



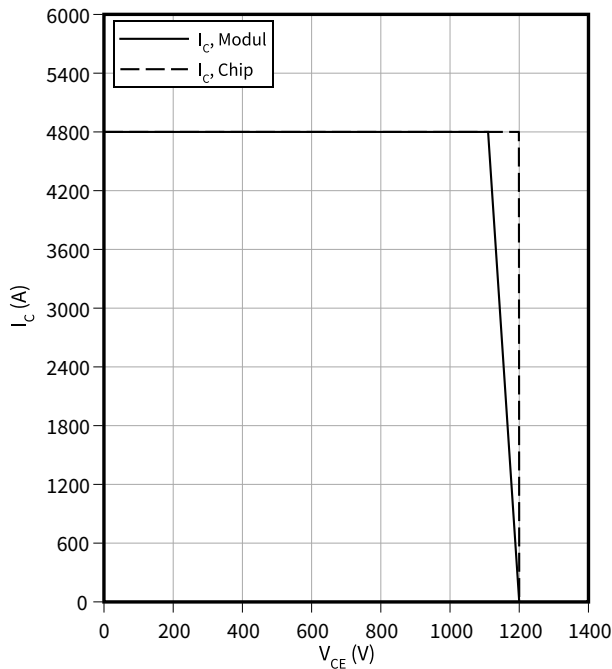
Transienter Wärmewiderstand , IGBT, 3-Level

$Z_{th} = f(t)$



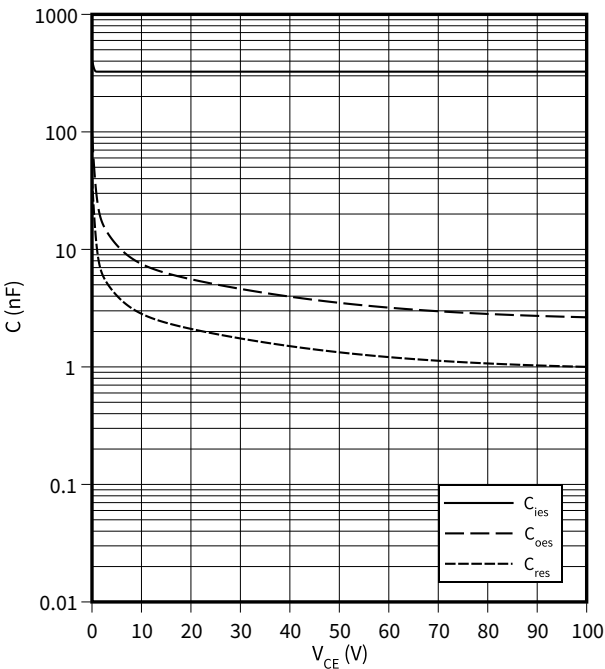
Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT, 3-Level

$I_C = f(V_{CE})$
 $R_{Goff} = 3.3 \, \Omega$, $V_{GE} = 15 \, V$, $T_{vj} = 150 \, ^\circ C$



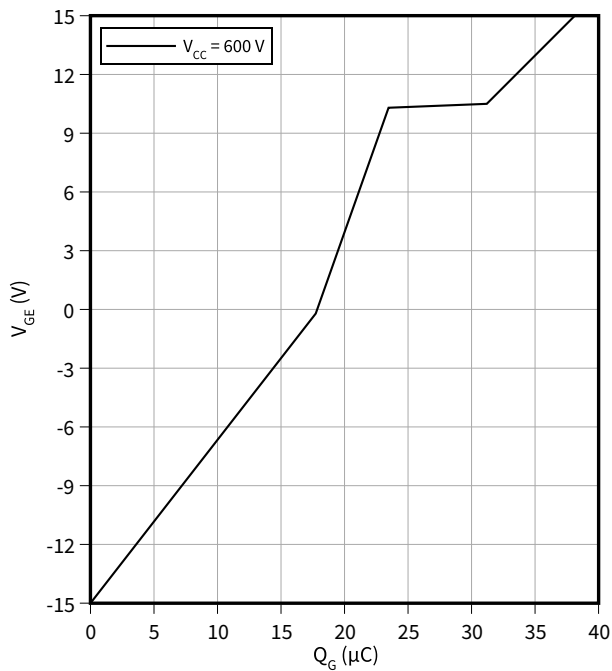
Kapazitäts Charakteristik (typisch), IGBT, 3-Level

$C = f(V_{CE})$
 $f = 100 \, kHz$, $V_{GE} = 0 \, V$, $T_{vj} = 25 \, ^\circ C$



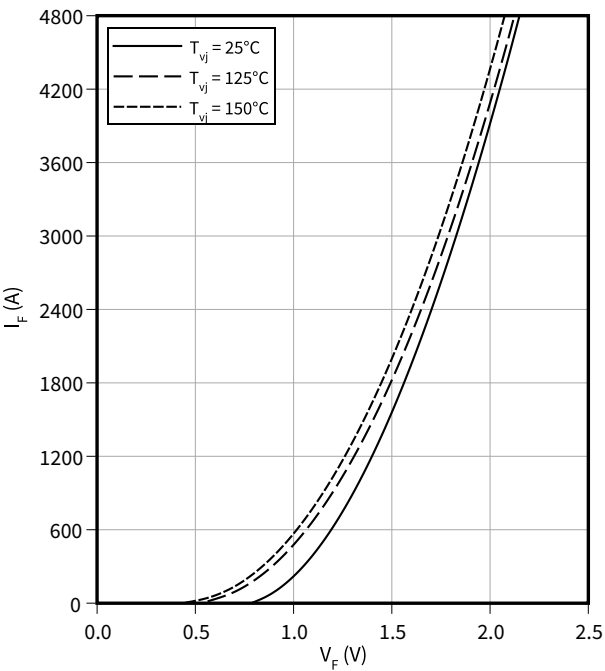
Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT, 3-Level

$V_{GE} = f(Q_G)$
 $I_C = 2400 \, A$, $T_{vj} = 25 \, ^\circ C$



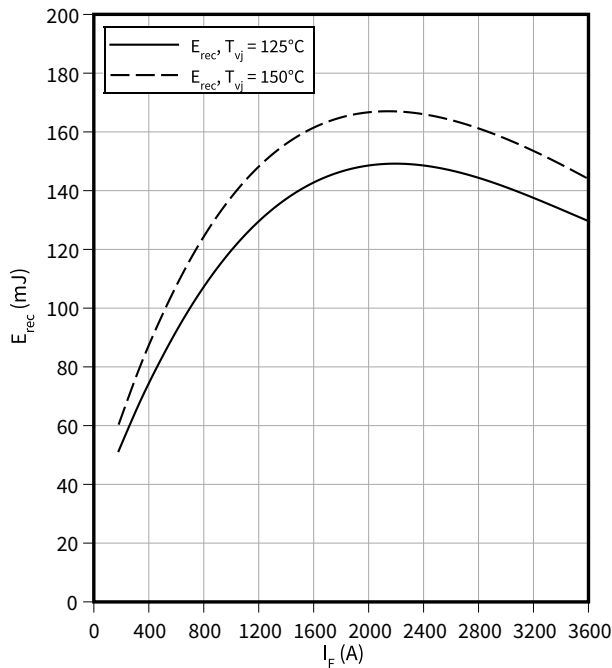
Durchlasskennlinie (typisch), Diode, 3-Level

$I_F = f(V_F)$



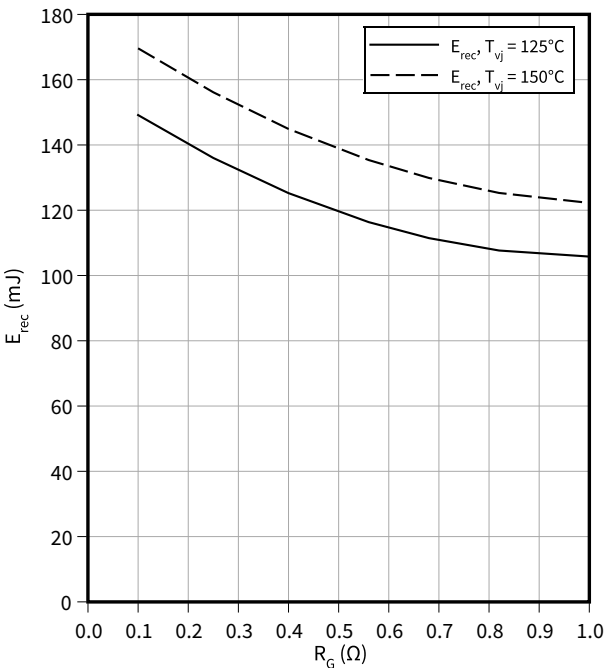
Schaltverluste (typisch), Diode, 3-Level

$E_{rec} = f(I_F)$
 $V_{CE} = 600\text{ V}, R_{Gon} = R_{Gon}(IGBT)$



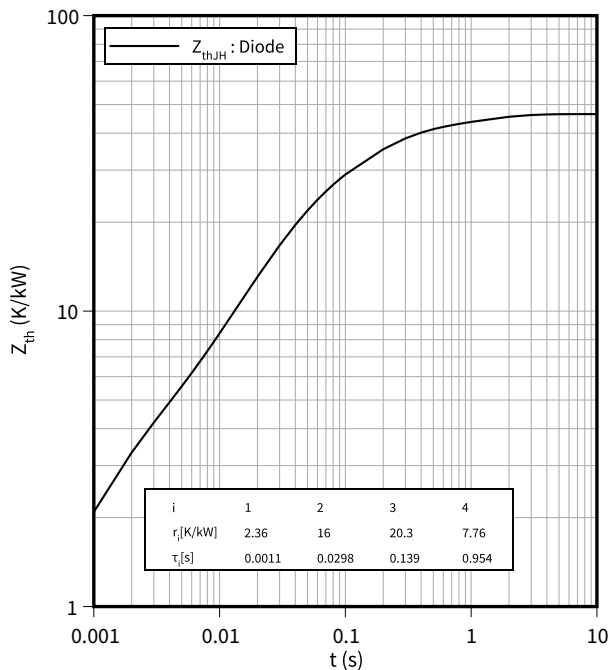
Schaltverluste (typisch), Diode, 3-Level

$E_{rec} = f(R_G)$
 $V_{CE} = 600\text{ V}, I_F = 2400\text{ A}$



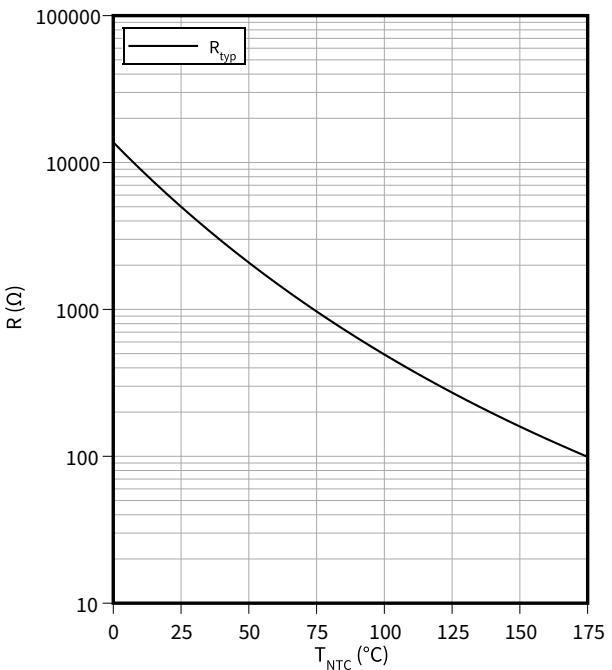
Transienter Wärmewiderstand, Diode, 3-Level

$Z_{th} = f(t)$



Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand

$R = f(T_{NTC})$



6 Schaltplan

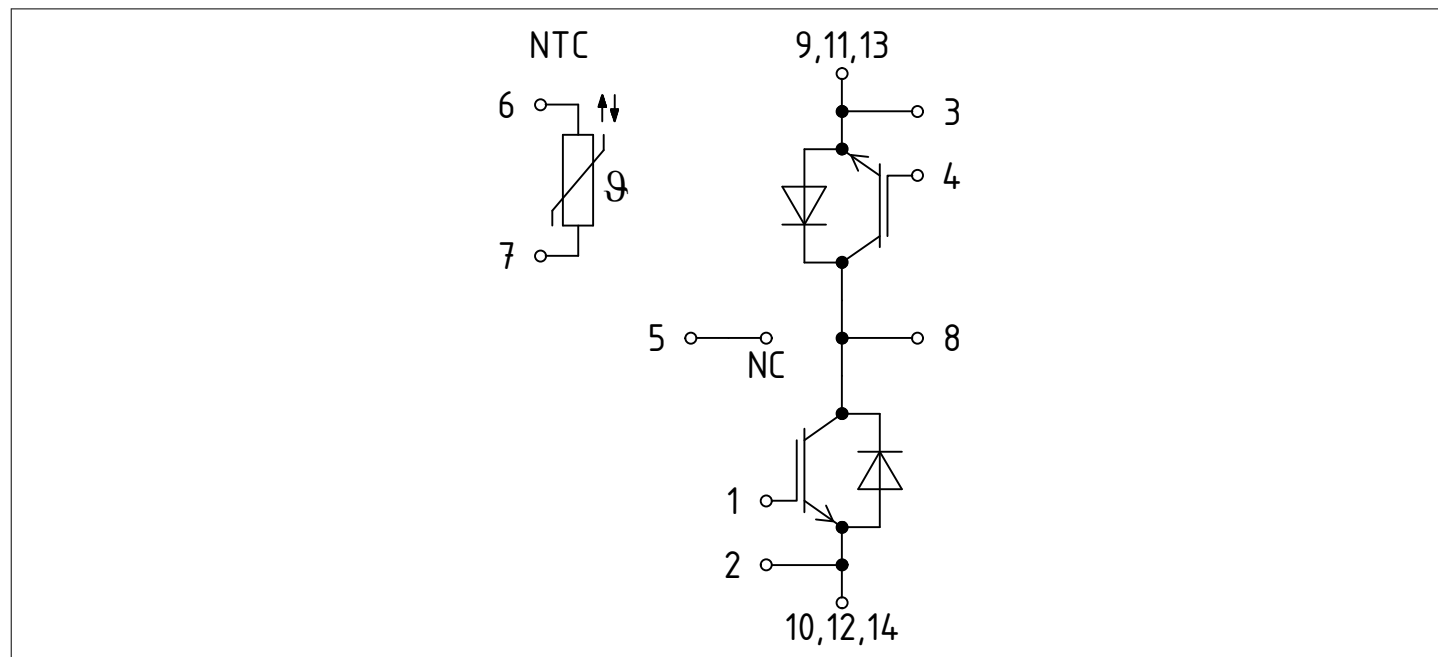


Abbildung 1

7 Gehäuseabmessungen

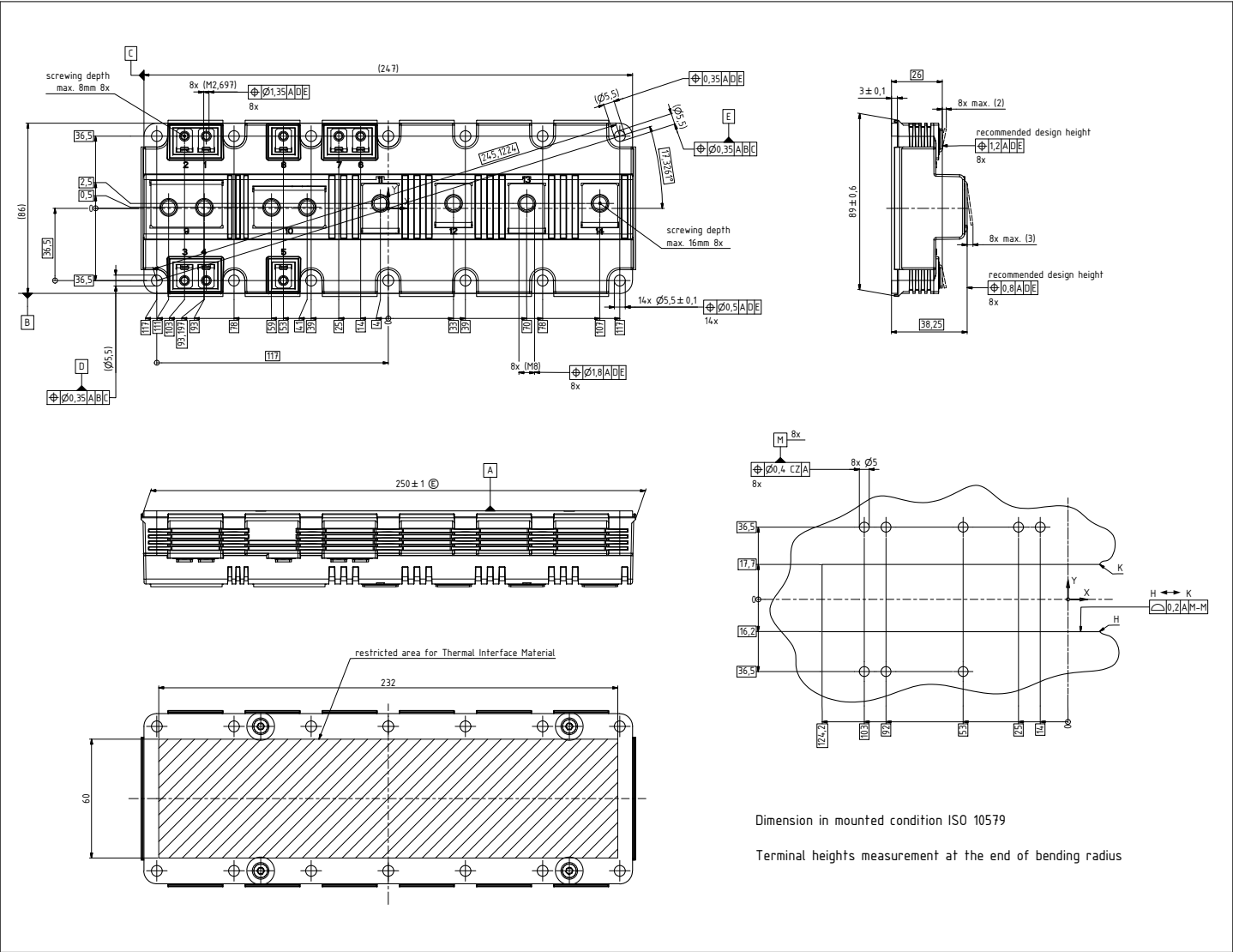


Abbildung 2

8 Modul-Label-Code

Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 – 5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 – 21	15
	Date code (production week)	22 – 23	30
Example	 71549142846550549911530  71549142846550549911530		

Abbildung 3

Änderungshistorie

Dokumentenrevision	Freigabedatum	Beschreibung der Änderungen
1.00	2021-04-15	Final datasheet
1.10	2022-03-17	Final datasheet - update to FF1800R23IE7 Rev. 1.0; Extension of diagrams to 4800A (except of dynamic data, which is limited by FF1800R23IE7)

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2022-03-17

Published by

**Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany**

**© 2022 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.**

**Do you have a question about any
aspect of this document?**

Email: erratum@infineon.com

**Document reference
IFX-ABA765-002**

WICHTIGER HINWEIS

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar.

Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument

enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht gemäß den AEC Q100 oder AEC Q101 Dokumenten des Automotive Electronics Council qualifiziert ist.

WARNHINWEIS

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.